

就活生必見!!

著名アナリストが語る

Withコロナ時代に加速するDXに 欠かせない半導体

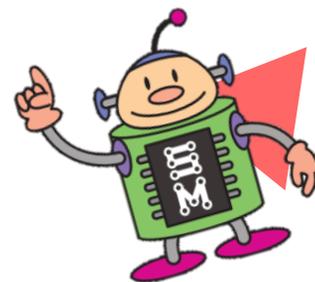
◆ 基調講演 ◆

山本 義継 / みずほ証券

「2030年に向け高速化要求が牽引する半導体業界」

吉崎 教裕 / キヤノン (SEAJ安全・サポート部会長)

「「新常態」半導体産業を支える安全・サポート」



◆ 技術者講演 ◆

～ 就活、入社、そして仕事のやりがい～ 技術者のリアル、会社概要は話しません!

萬田 周治 / ソニーセミコンダクタソリューションズ

「ゼロから創り上げる半導体新規デバイス開発の醍醐味」

林 博和 / 東京精密

「学生時代の研究テーマと現在の業務内容」

染谷 翔太 / 堀場製作所

「HORIBAの計測技術による半導体産業への貢献」

中谷 公彦 / KOKUSAI ELECTRIC

「考える仕事がしたい! と思って飛び込んだ半導体業界」

繁樹 翔伍 / SCREENセミコンダクターソリューションズ

「半導体製造装置のエンジニアになって3年」

近藤 勇樹 / 日立ハイテク

「最先端の半導体プロセスに向けたエッチング装置開発」

塩川 太郎 / キオクシア

「メモリ研究開発の最前線～四日市工場編～」

日 時

2021年3月18日(木) 9:50～12:10

会 場

オンラインZ01会場

参加費

無料 ※事前登録不要・応物非会員歓迎!

主 催

応用物理学会・SEAJ日本半導体製造装置協会

企 画

応物 界面ナノ電子化学研究会・インダストリアルチャプター

問い合わせ先

公益社団法人 応用物理学会事務局

Tel : 03-3828-7721 Fax : 03-3823-1810 E-mail : meeting@jsap.or.jp